# AD24N音频MCU 芯片介绍

杰理科技硬件部



### 内容

- 1. 硬件资源
- 2. 最小系统
- 3. 电源结构
- 4. I/O特性
- 5. 音频输出
- 6. 驻极体麦克风输入

- 7. Flash代码存储器
- 8. Flash驱动电路
- 9. 芯片选型
- 10. 开发注意事项
- 11. 量产烧写注意事项
- 12. AD24N开发板



### 硬件资源

MMU

SRAM

SPI NOR Flash

PMU

LDO

(IOVDD)

APA

ClassD Audio Amplifier AD24N 32bit CPU 240MHz

Audio

16bit ADC

16bit DAC

Peripherals

**GPIO** 

SPI

Uart0&1

IIC

Timer

**MCPWM** 

10bit SAR ADC

SDIO

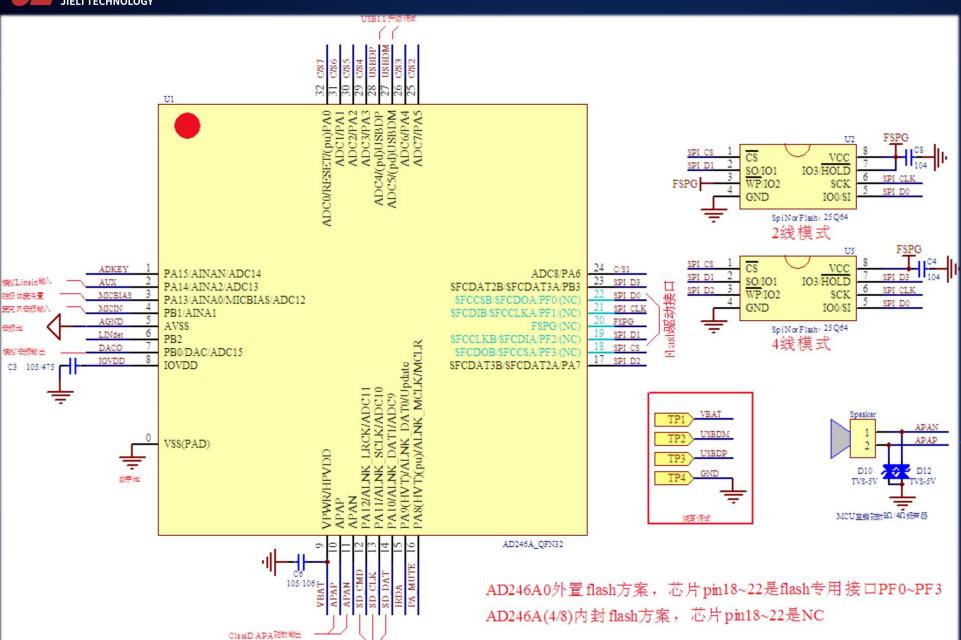
IIS

• •



### AD246A最小系统





VPWR: 供电输入

IOVDD: 逻辑电压输出(内部LDO)

HPVDD: 内置ClassD功放电源

MICBIAS: 麦克风专用供电;

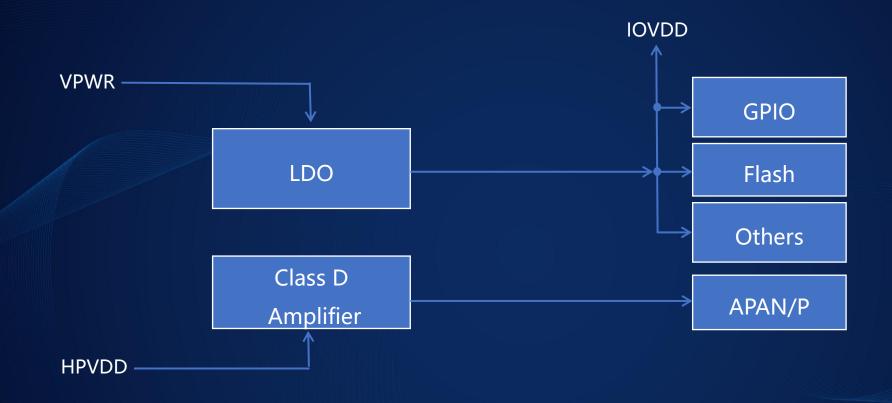
iSPG: Flash专用供电;

<u>VSS:数字地,主系统地</u>

AVSS: 音频模拟地



### 电源结构



IOVDD Range: 2.1~3.6V, Step100mV;

VPWR to IOVDD: IOVDD3.0V/120mA@Vdrop≤300mV;



## I/O特性

I/O电流档位以及输入特性:注意:设计时I/O的电流输出保留至少1/3余量

芯片型号	IO类型	GPIO	HVTIO PA8, PA9	DM	DP					
AD14N	驱动电流	2/8/26/64	8	10	10					
AD24N	(mA)	3/9/15/28	8	8	8					
AD14N	上拉电阻	10K	10K	180K	1.5K					
AD24N	(Ω)	10k/100k/1M	10k/100k/1M	180K	1.5K					
AD14N	下拉电阻	60K	60K	15K	15K					
AD24N	(Ω)	10k/100k/1M	10k/100k/1M	15K	15K					
AD14N AD24N	VIH (V)	1.7	1.7	1.7	1.7					
AD14N AD24N	VIL (V)	1.3	1.3	1.3	1.3					
AD24N	AD24N 数字I/O功能 UART0/1, I2C, SPI1/2, SDIO, MCPWM可映射到任意IO 重映射									
*AD14N不支持数字I/O功能重映射										



### 音频输出

### 直驱功率:

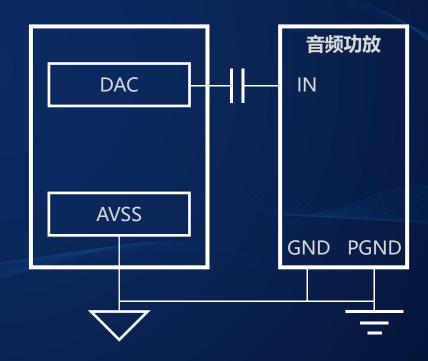
- 350mW/8 $\Omega$ , 500mW/4 $\Omega$ , @3.7V
- SNR~93dB

### 当GPIO使用:

- APAP/APAN IO电源域VPWR
- 高阻态和输出,RDS(on)≈1Ω/MAX200mA
- 不支持输入检测,不支持上下拉。
- 休眠模式不支持输出



single-ended (DAC to AVSS): RMS≤500mVrms SNR=95dB(A-wt) AD24N DAC输出阻抗5K, AD14N DAC输出阻抗8K





### 驻极体麦克风输入

MIC

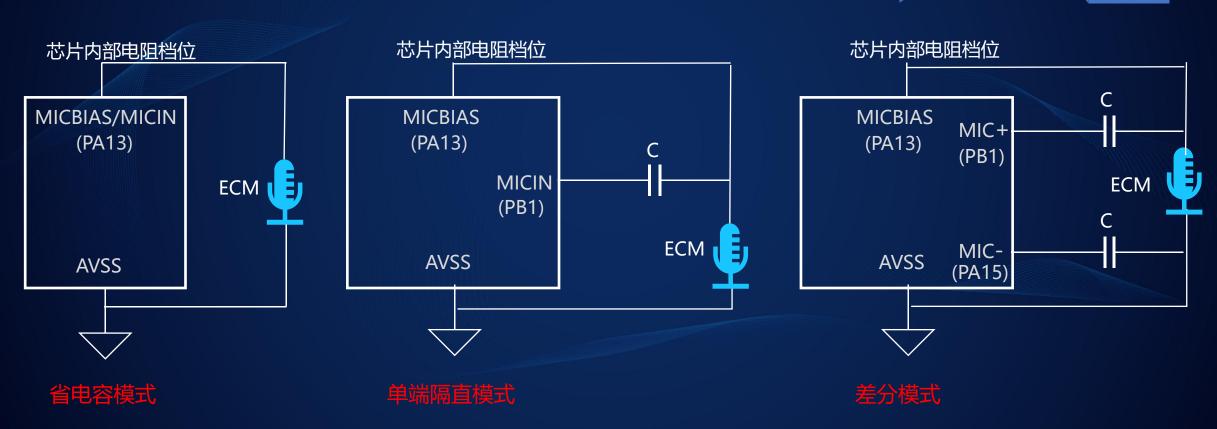
**PGA** 

16bit ADC

偏置电源输出: MICLDO 可通过软件配置电压档位;

输入接口: MICIN 内置前置放大器,模拟增益可调;

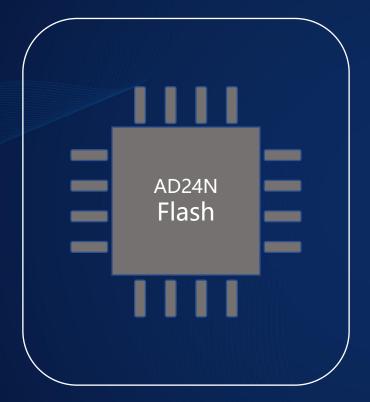
参考地: AVSS

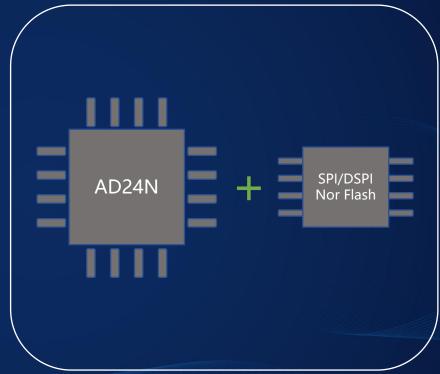


\*AD14N只支持单端隔直模式,AD24N支持这3种模式。



# Flash代码存储

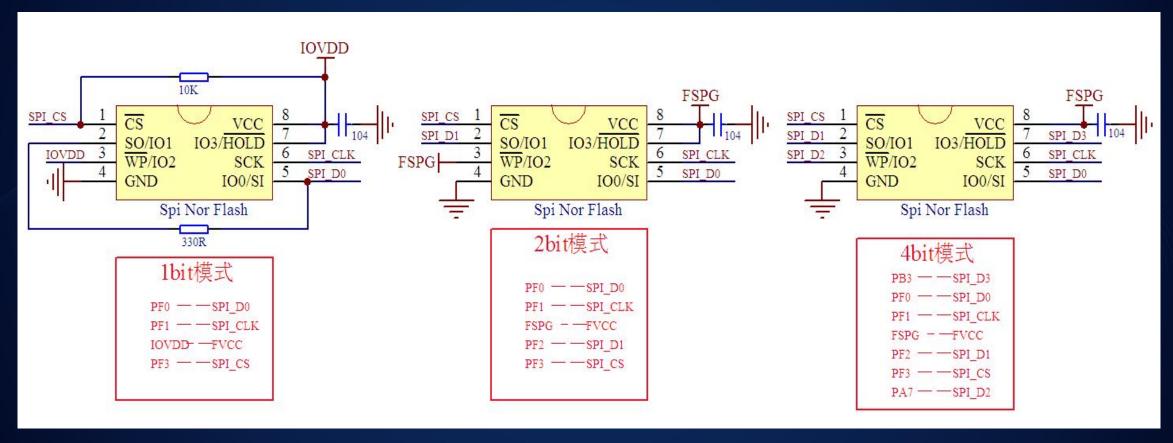






### Flash驱动电路

AD24N外置Flash方案,支持最大512Mbit SPI NOR Flash,驱动接口为PF0~PF3, PB3, PA7, FSPG。



外置 SPI NOR Flash参考电路。

\*AD14N支持最大256Mbit SPI NOR Flash,只有1bit, 2bit模式,不支持4bit模式



### 芯片选型

# AD24Nx x

型号

#### 内置Flash容量

0: NO

2: 2Mbit

4: 4Mbit

8: 8Mbit

6: 16Mbit

3: 32Mbit

型된	号与性能r	model&P	erforma	ance				10	0与接口	Interface	es				功能	Feature	功耗 Power	Consumption
型号	封装	CPU	RAM	内置Flash	10	DAC	MIC	Class-D	AUX	SDIO	IIS	SPI	PWM	USB	串口升级	解码格式	工作功耗	关机功耗
AD242A	SOP16	240MHz 32bit	32KB	0/2/4Mbit	8	1	٧	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>√</b>	×	√	<b>√</b>	Full Speed	√	10 2000	< 6mA	< 3uA
AD245A	QSOP24	240MHz MHz	32KB	0/2/4Mbit	16	1	V	<b>√</b>	√	<b>√</b>	√	<b>V</b>	<b>V</b>	Full Speed	<b>√</b>	1.fla,flb,flc; 2.a,b,e;	< 6mA	< 3uA
AD246A	QFN32 4x4x0.75	240MHz 32bit	32KB	0/2/4Mbit	20	1	V	<b>V</b>	√	<b>√</b>	√	√	<b>√</b>	Full Speed	<b>√</b>	3.midi; 4.ump3	< 6mA	< 3uA
AD248A	SOP8	240MHz 32bit	32KB	2/4Mbit	4	1	V	<b>√</b>	√	<b>√</b>	×	<b>V</b>	<b>V</b>	Full Speed	V	5.mp3 6.wav	< 6mA	< 3uA
AD248B	SOP8	240MHz 32bit	32KB	2/4Mbit	5	1	٧	×	√	<b>√</b>	×	√	<b>√</b>	Full Speed	3 32		< 6mA	< 3uA



### 开发注意事项

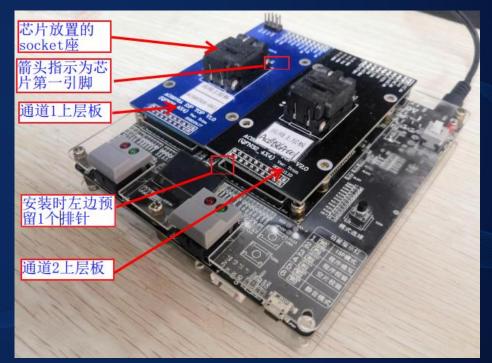
AD24N 系列芯片贴片前建议使用 1T2 工具烧写, 支持强制升级工具升级。

供电: VPWR, VSS

信号: USBDM, USBDP



USB强制升级工具



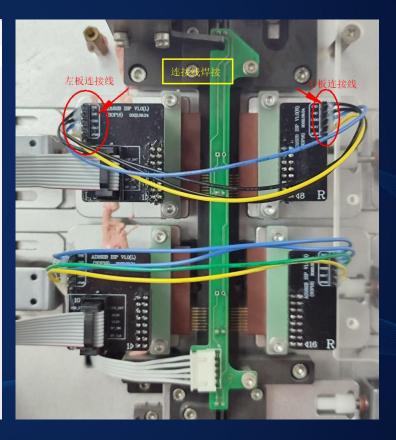
1托2烧写器 (芯片烧写)



### 量产烧写注意事项

量产使用 1T2 烧写器烧写 SOP 和 QSOP 封装片,需要使用转接小板。 如图所示, 左板与右板的连接线最好使用焊接方式连接, 连接线使用粗线并焊接至少 2 根地线, 建议打胶固定,避免因机台动作导致接触不良。

f(D) 语言(L) 帮助(H)						
芯片类型: AD24N ▼	配置					
烧写文件:			lownload/jl	_isd.fw	į ;	J开
校验码: 7A8C-EF12222C						
BURN_TOOL-V2.28.1					?	×
				烧录电压	4. 2v	
· 烧录选项 <u>点我打开烧录选项</u>	i <u>说明</u>					
☑ Flash Lvd电压匹配	REF_TRIM	□ 使能P	AO长按复位功能	□ 使能PAS短按§	[位功能	6
□ 多算法授权强制更新	🛮 强制更新认证码	□ 空片炮	录	LVD 2.4v ▼	)	
蓝牙配置					A.	
₩~1 目(111						
□ 蓝牙地址				自増 顺序自	増	Ÿ
		- 00:00:00:FF:FF	FE			

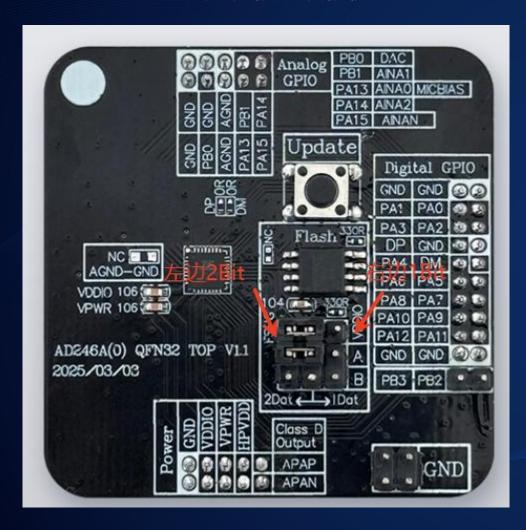


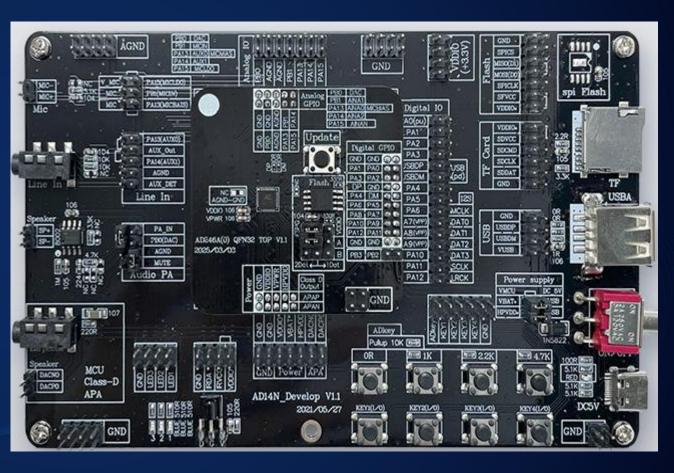
- ·机台小板烧写SOP和QSOP封装,REF TRIM勾选取消,批量烧写QFN或LQFP封装REF TRIM需要勾选;
- ·使用1T2顶板座子烧写任何封装, REF TRIM都需要勾选;
- ·LVD电压应高于Flash的最低工作电压(通常大于2.4V);
- \*AD242A和AD245A芯片可以直接使用AD142A和AD145A烧写环境烧写芯片,芯片是PIN对PIN的。



### AD24N开发板

### AD24N开发板是顶板使用AD246AO的芯片,底板使用AD14N的底板





\*顶板是支持1Bit和2Bit模式,跳左边是2Bit模式,跳右边是1Bit模式,默认是接2Bit模式

\*A和B是指Flash的A组接口和B组接口,默认接A组接口,B组接口的Flash在背面是NC的

# 谢谢

